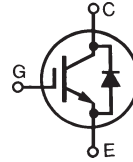


HiPerFAST™ IGBTs
B2-Class High Speed
w/ Diode

IXGA16N60B2D1
IXGP16N60B2D1
IXGH16N60B2D1

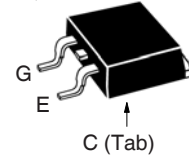
V_{CES} = 600V
I_{C110} = 16A
V_{CE(sat)} ≤ 1.95V
t_{fi(typ)} = 70ns



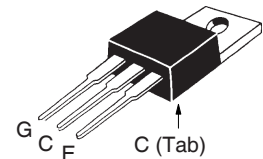
Symbol	Test Conditions	Maximum Ratings	
V _{CES}	T _J = 25°C to 150°C	600	V
V _{CGR}	T _J = 25°C to 150°C, R _{GE} = 1MΩ	600	V
V _{GES}	Continuous	±20	V
V _{GEM}	Transient	±30	V
I _{C25}	T _C = 25°C (Chip Capability)	40	A
I _{C110}	T _C = 110°C	16	A
I _{F110}	T _C = 110°C	11	A
I _{CM}	T _C = 25°C, 1ms	100	A
SSOA (RBSOA)	V _{GE} = 15V, T _J = 125°C, R _G = 22Ω Clamped Inductive load	I _{CM} = 32 V _{CE} ≤ V _{CES}	A
P _C	T _C = 25°C	150	W
T _J		-55 ... +150	°C
T _{JM}		150	°C
T _{stg}		-55 ... +150	°C
M _d	Mounting Torque (TO-220 & TO-247)	1.13/10	Nm/lb.in.
F _C	Mounting Force (TO-263)	10..65 / 2.2..14.6	N/lb.
T _L	Maximum Lead Temperature for Soldering	300	°C
T _{SOLD}	1.6mm (0.062 in.) from Case for 10s	260	°C
Weight	TO-263	2.5	g
	TO-220	3.0	g
	TO-247	6.0	g

Symbol	Test Conditions (T _J = 25°C, Unless Otherwise Specified)	Characteristic Values		
		Min.	Typ.	Max.
V _{GE(th)}	I _C = 250μA, V _{CE} = V _{GE}	3.0		5.5 V
I _{CES}	V _{CE} = V _{CES} , V _{GE} = 0V T _J = 125°C			25 μA 1 mA
I _{GES}	V _{CE} = 0V, V _{GE} = ±20V			±100 nA
V _{CE(sat)}	I _C = 12A, V _{GE} = 15V, Note1 T _J = 125°C		1.65	1.95 V V

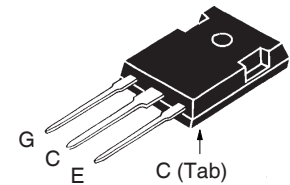
TO-263 AA (IXGA)



TO-220AB (IXGP)



TO-247 (IXGH)



G = Gate C = Collector
 E = Emitter Tab = Collector

Features

- Optimized for Low Conduction and Switching Losses
- Square RBSOA
- Anti-Parallel Ultra Fast Diode
- International Standard Packages

Advantages

- High Power Density
- Low Gate Drive Requirement

Applications

- Power Inverters
- UPS
- Motor Drives
- SMPS
- PFC Circuits
- Battery Chargers
- Welding Machines
- Lamp Ballasts

Symbol	Test Conditions ($T_J = 25^\circ\text{C}$, Unless Otherwise Specified)	Characteristic Values		
		Min.	Typ.	Max.
g_{fs}	$I_C = 12\text{A}, V_{CE} = 10\text{V}$, Note 1	8		S
C_{ies} C_{oes} C_{res}	$V_{CE} = 25\text{V}, V_{GE} = 0\text{V}, f = 1\text{MHz}$		675	pF
			70	pF
			20	pF
$Q_{g(on)}$ Q_{ge} Q_{gc}	$I_C = 12\text{A}, V_{GE} = 15\text{V}, V_{CE} = 0.5 \cdot V_{CES}$		24	nC
			5	nC
			13	nC
$t_{d(on)}$ t_{ri} E_{on} $t_{d(off)}$ t_{fi} E_{off}	Inductive load, $T_J = 25^\circ\text{C}$ $I_C = 12\text{A}, V_{GE} = 15\text{V}$ $V_{CE} = 400\text{V}, R_G = 22\Omega$ Note 2		18	ns
			20	ns
			0.16	mJ
			73	ns
			70	ns
			0.12	0.22 mJ
$t_{d(on)}$ t_{ri} E_{on} $t_{d(off)}$ t_{fi} E_{off}	Inductive load, $T_J = 125^\circ\text{C}$ $I_C = 12\text{A}, V_{GE} = 15\text{V}$ $V_{CE} = 400\text{V}, R_G = 22\Omega$ Note 2		17	ns
			20	ns
			0.26	mJ
			140	ns
			125	ns
			0.38	mJ
R_{thJC}				0.83 $^\circ\text{C/W}$
R_{thCK}	TO-220	0.50		$^\circ\text{C/W}$
	TO-247	0.21		$^\circ\text{C/W}$

Reverse Diode (FRED)

Symbol	Test Conditions ($T_J = 25^\circ\text{C}$, Unless Otherwise Specified)	Characteristic Values		
		Min.	Typ.	Max.
V_F	$I_F = 10\text{A}, V_{GE} = 0\text{V}$, Note 1 $T_J = 125^\circ\text{C}$		1.7	3.0 V
I_{RM} t_{rr} t_{rr}	$I_F = 12\text{A}, V_{GE} = 0\text{V}$, $-di_F/dt = 100\text{A}/\mu\text{s}, V_R = 100\text{V}, T_J = 125^\circ\text{C}$ $I_F = 1\text{A}, V_{GE} = 0\text{V}, -di_F/dt = 100\text{A}/\mu\text{s}, V_R = 30\text{V}$		2.5	A
			110	ns
			30	ns
R_{thJC}				2.5 $^\circ\text{C/W}$

Notes:

1. Pulse test, $t \leq 300\mu\text{s}$, duty cycle, $d \leq 2\%$.
2. Switching times & energy losses may increase for higher $V_{CE}(\text{Clamp})$, T_J or R_G .

IXYS Reserves the Right to Change Limits, Test Conditions, and Dimensions.

Fig. 1. Output Characteristics @ $T_J = 25^\circ\text{C}$

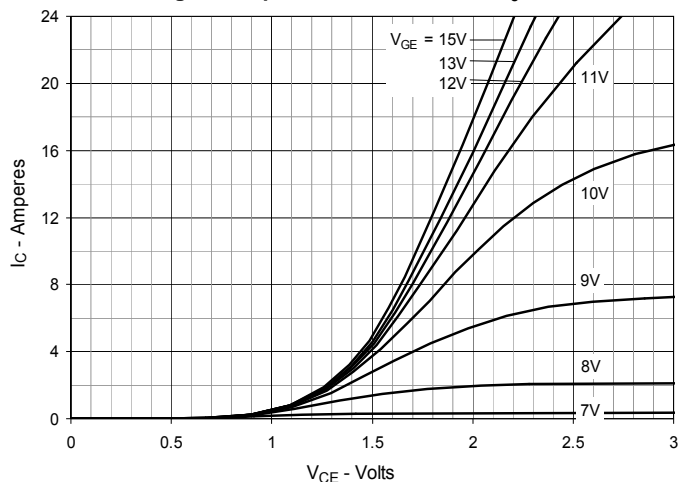


Fig. 2. Extended Output Characteristics @ $T_J = 25^\circ\text{C}$

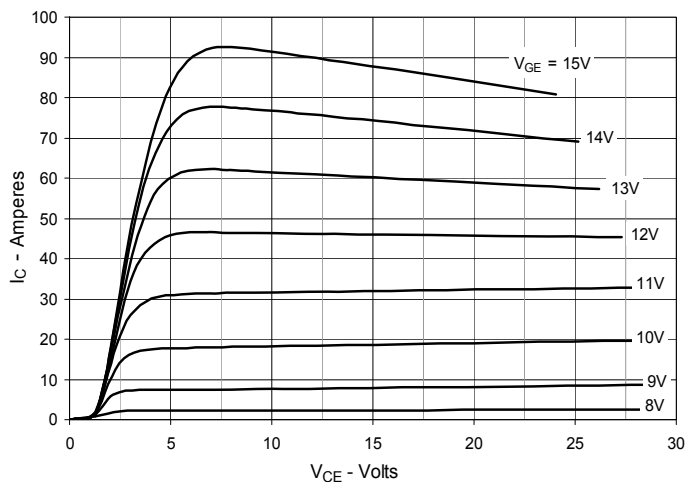


Fig. 3. Output Characteristics @ $T_J = 125^\circ\text{C}$

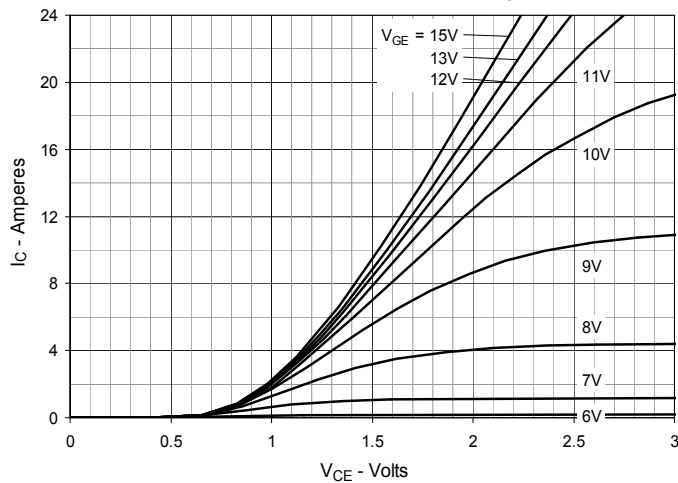


Fig. 4. Dependence of $V_{CE(sat)}$ on Junction Temperature

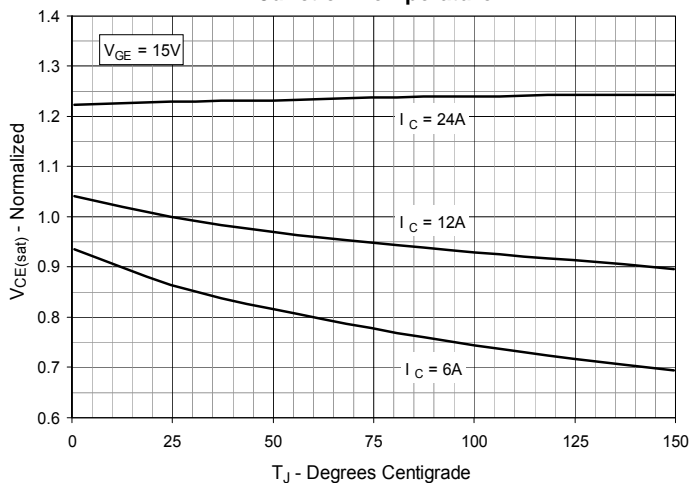


Fig. 5. Collector-to-Emitter Voltage vs. Gate-to-Emitter Voltage

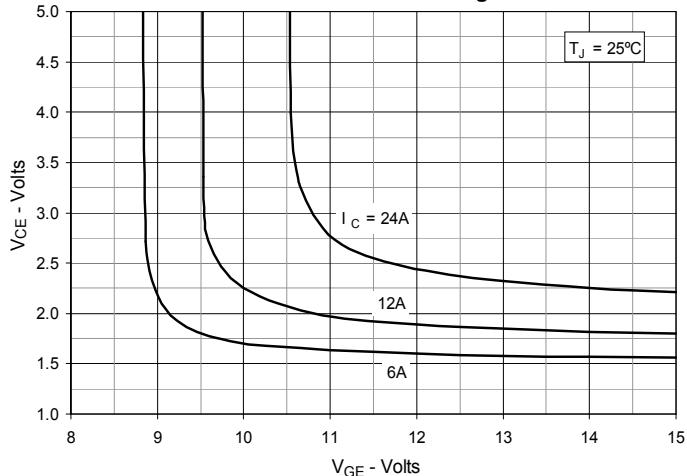


Fig. 6. Input Admittance

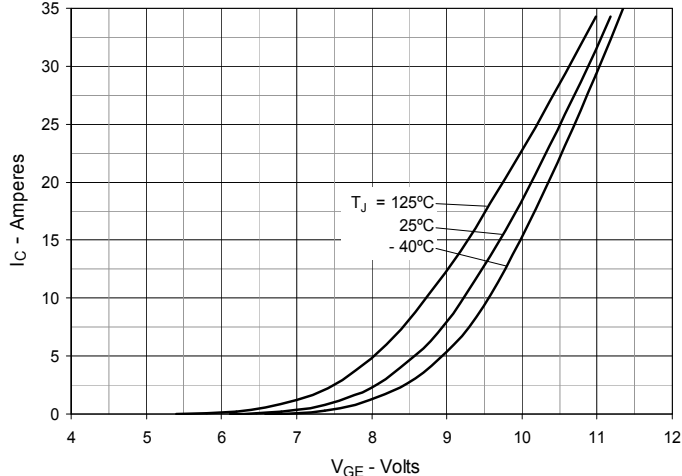


Fig. 7. Transconductance

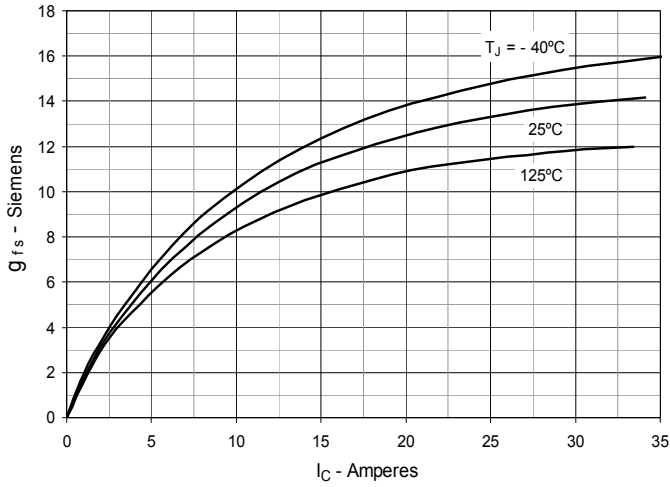


Fig. 8. Gate Charge

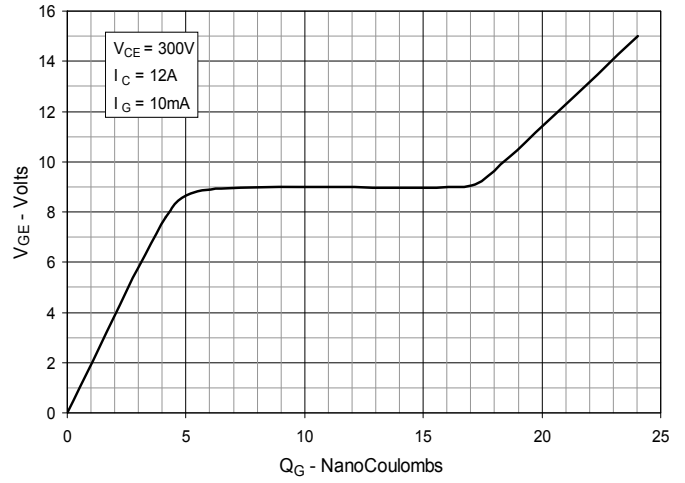


Fig. 9. Capacitance

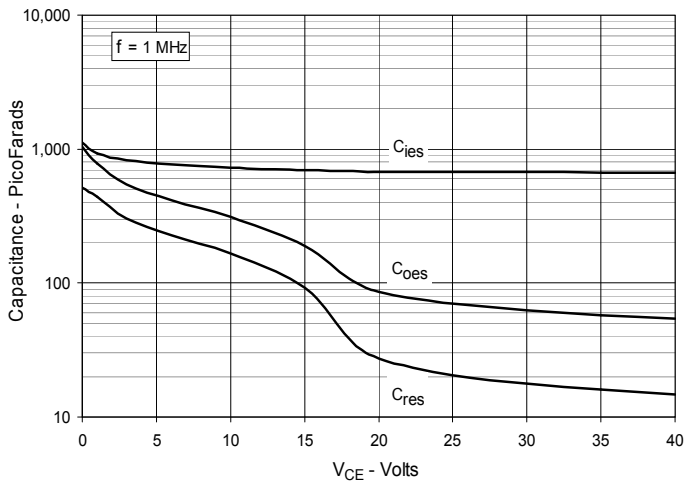


Fig. 10. Reverse-Bias Safe Operating Area

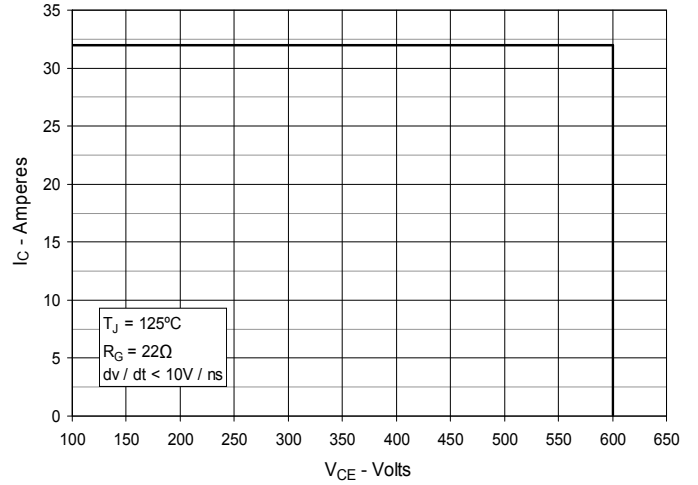


Fig. 11. Maximum Transient Thermal Impedance

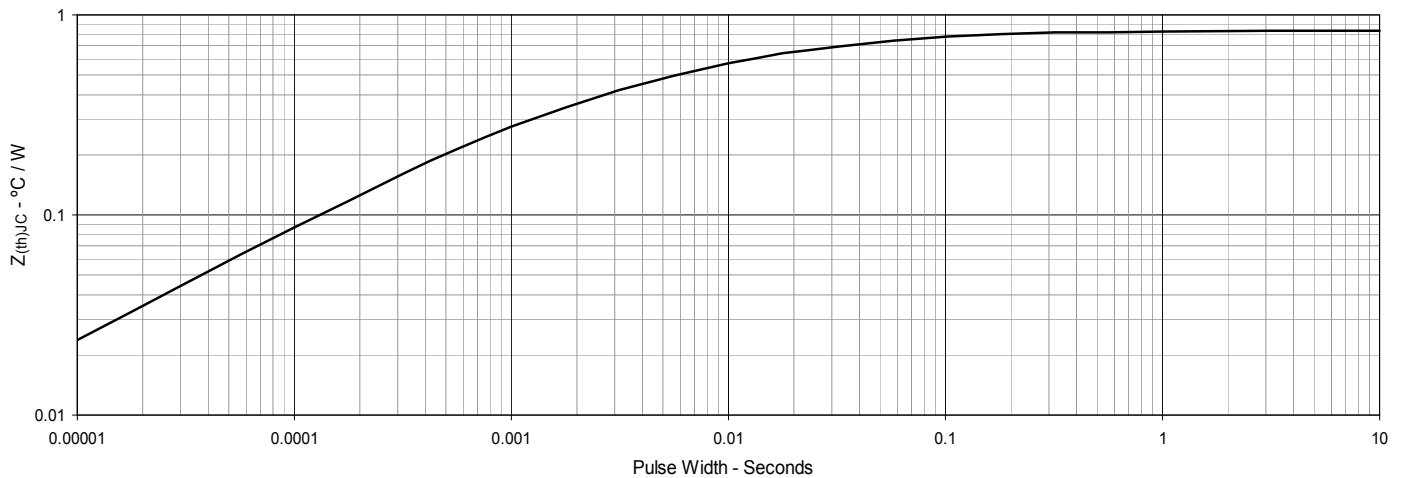


Fig. 12. Inductive Switching Energy Loss vs. Gate Resistance

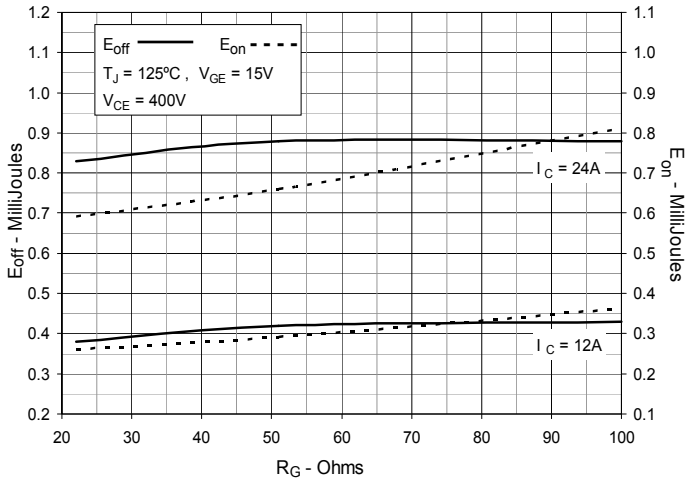


Fig. 13. Inductive Switching Energy Loss vs. Collector Current

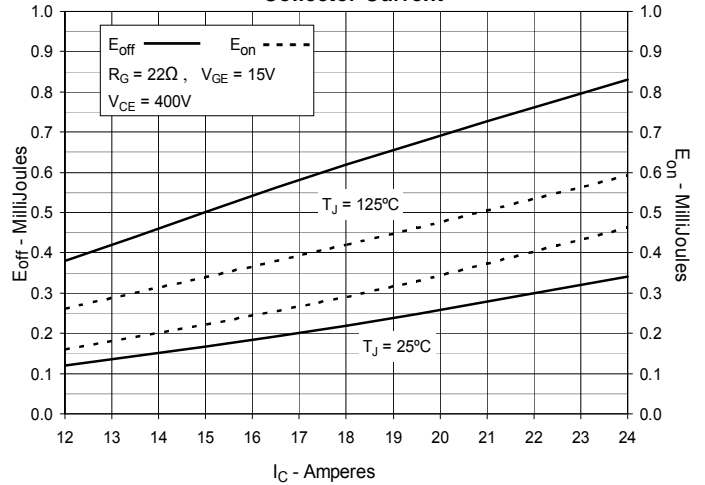


Fig. 14. Inductive Switching Energy Loss vs. Junction Temperature

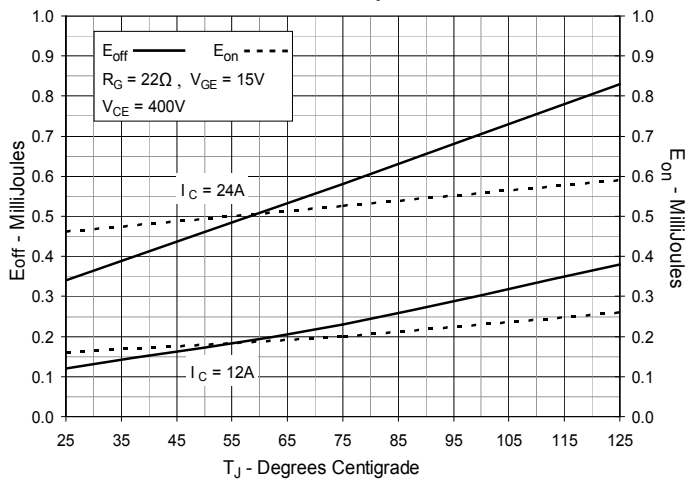


Fig. 15. Inductive Turn-off Switching Times vs. Gate Resistance

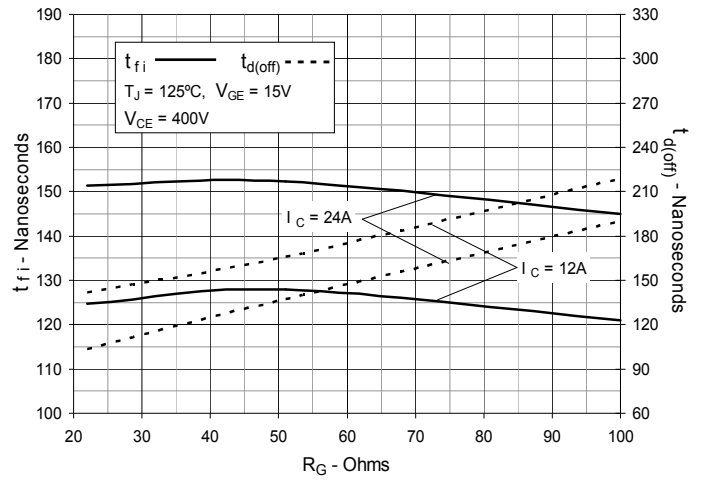


Fig. 16. Inductive Turn-off Switching Times vs. Collector Current

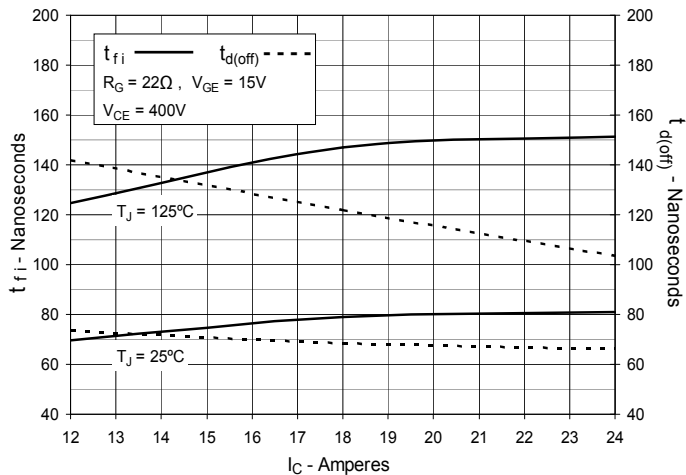


Fig. 17. Inductive Turn-off Switching Times vs. Junction Temperature

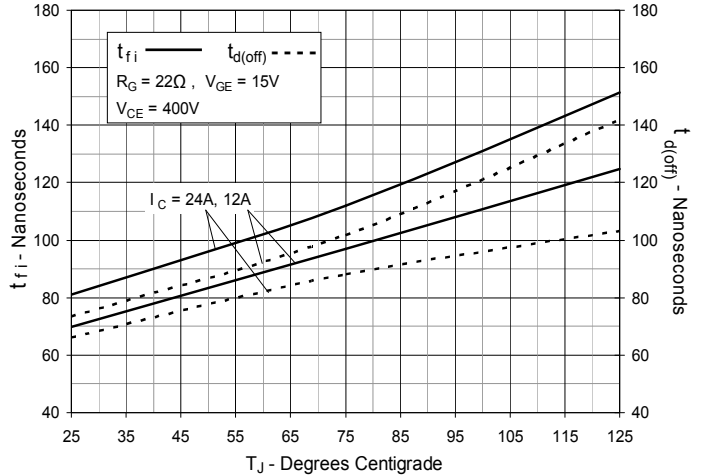


Fig. 18. Inductive Turn-on Switching Times vs. Gate Resistance

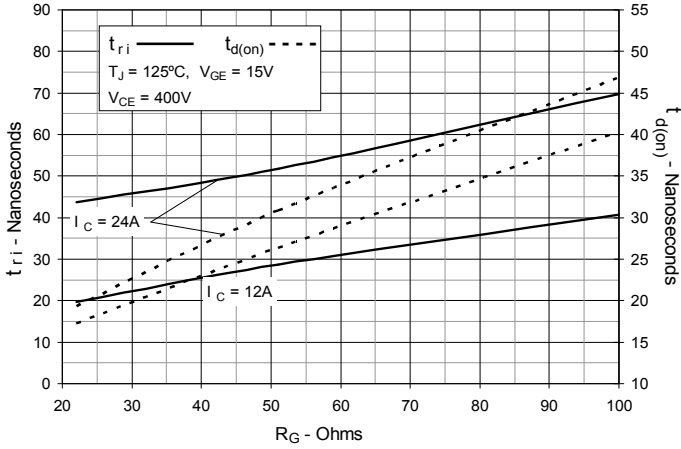


Fig. 19. Inductive Turn-on Switching Times vs. Collector Current

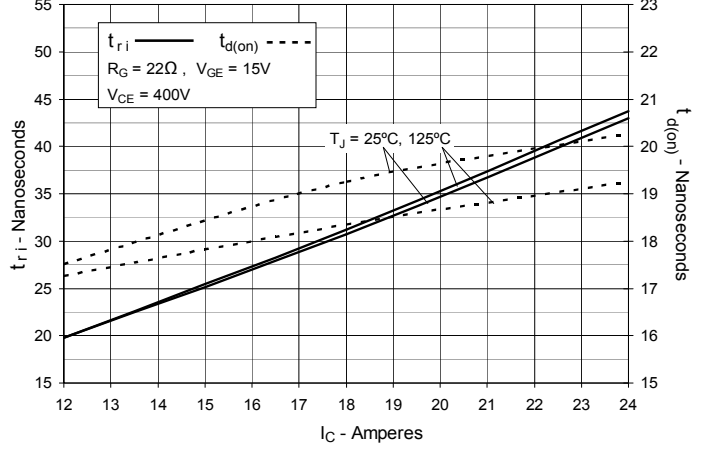
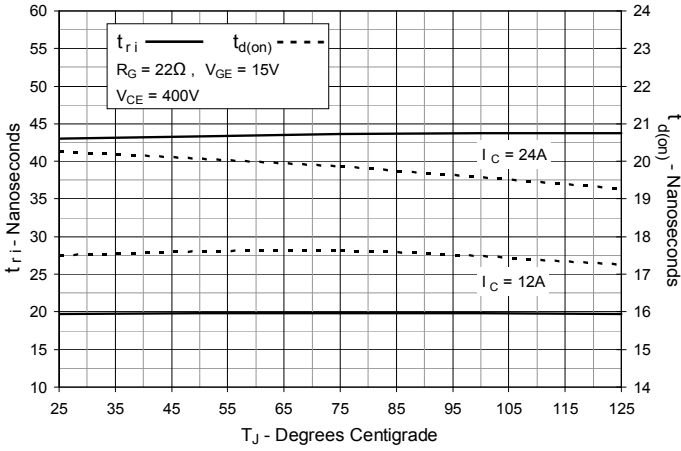


Fig. 20. Inductive Turn-on Switching Times vs. Junction Temperature





**Стандарт
Электрон
Связь**

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

Наши контакты:

Телефон: +7 812 627 14 35

Электронная почта: sales@st-electron.ru

Адрес: 198099, Санкт-Петербург,
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,
помещение 100-Н Офис 331